

ZPF6Q型自动平行缝焊机

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | ZPF6Q型自动平行缝焊机 |
| 公司名称 | 青岛电子研究所有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 市北区郭口路临字46号 |
| 联系电话 | 13583295906 |

产品详情

ZPF6—Q型 自动平行缝焊机

本缝焊机为具有真空加热干燥、气体保护功能的自动平行缝焊机。

平行缝焊机是半导体集成电路、晶振、声表面滤波器、混合电路、电源模块和正在兴起的光纤通讯中需要的各种转接、分配器等部件生产后道工序封装的关键设备，尤其是用在封装气密性和其它指标的要求越来越高的军事、高精尖技术上的元器件，更显其突出的优越性。

平行缝焊是一种先进的低温焊接技术，用于替代预置焊料的融化焊接。其主要原理是：利用电流通过电阻时的发热原理，在被焊接的器件的被焊接部位产生高热并使其快速融化、粘结，达到壳体与盖板的焊

接。

由于平行缝焊技术可以严格控制被焊接部位的温度，所以一般不会破坏被焊接器件表面的防腐保护层，不需要二次表面处理。当有气体保护时，效果会更好（低于激光焊接对表面的损伤）。所以其应用越来越广。

ZPF6—Q型平行缝焊机（系统）首先对被焊接的零部件进行真空加热（温度可控）处理，确保被加工零部件表面的可挥发物、残存的水汽全部处理干净；第二，采用气体（氮气）保护技术，使焊接加工环境可以完全与周边环境隔离（采用气体隔离手套箱）；第三，采用高频脉冲（可调）电流焊接，其焊接点距、散热系数可调，确保壳体温度不超过允许值；第四，焊接过程中，盖板与壳体之间始终承受一定（可调）的压力，以适应各种材料和不同尺寸的底壳及盖板缝焊的状况，保证焊接的密封指标达到要求。

1、用途

主要用于微电子和光伏行业中对被加工部件的气密性、水汽含量、颗粒碰撞物要求较高的矩形或者圆形的金属底座、陶瓷金属化基座和盖板的平行缝焊。

该设备特别适用于操作技术成熟、大批量生产、对产品的气密性、水汽含量等要求较高的企业。

2、特点

采用高频可调脉冲焊接——其焊接质量优于工频焊接；

焊接的点距、焊接时间和被焊接零件的表面温度等参数用户可以根据需要自行调整；

可靠的真空干燥箱——实现完全与空气隔绝干燥，并具有气体保护，防止表面氧化；

结构合理的手套箱系统——开启、维修简单；带有进出口传递箱，与外界有效隔离；

友好的用户界面——易于操作，调取、更改加工数据简单；

具有系统故障和机械运动故障保护功能。

3、技术指标

输入电源：AC220V 25A 50Hz

缝焊压力：300~2000g

焊接频率：根据被焊接零件的技术参数，由计算机计算得出最有数据

缝焊电源容量：3.6KW

最快焊接速度：可调。一般 45cm/分钟

重复定位精度：0.01mm

烘箱极限真空度：-0.1MPa（采用普通机械泵时）

烘箱真空保持时间：不低于48小时

烘箱温度：室温~200C可调

烘箱温度控制：±1 C

加工部件尺寸：（5~100）×（5~100）mm 需要依据用户需要确定

盖板边缘厚度：0.08mm~0.25mm

管壳、盖板材料：可伐（表面镀镍、镀金）、陶瓷（表面金属化处理）、不锈钢等

手套箱内氮气保护流量：2~30L/分钟